



OTP 燒錄引腳資訊

HY11P 系列

目錄

1	HY11P 系列產品燒錄腳位一覽表	3
2	修訂記錄	5

1 HY11P 系列產品燒錄腳位一覽表

腳 產品對照		OTP 燒錄引腳					
		RST (VPP)	(PSCK)	(PSDI)	(PSDO)	VDD ² (DVDD, AVDD)	VSS ³ (DVSS, AVSS)
HY11P12	裸片 ¹	1	2	3	7	27, 28	41, 42
	封裝片 LQFP48	2	3	4	8	30	47
	封裝片 QFN48	2	3	4	8	30	47
	封裝片 LQFP44	1	2	3	7	29	44
HY11P13	裸片 ¹	1	2	3	7	35, 36	54, 55
	封裝片 LQFP64	1	2	3	7	41	64
HY11P14	裸片 ¹	5	6	7	11	67, 68	4, 3
	封裝片 LQFP100	1	2	3	7	76	100
HY11P23	裸片 ¹	5	6	7	11	16, 17	4, 3
	封裝片 QFN32	5	6	7	11	16	4
	封裝片 SSOP28	2	3	4	8	11	1
	封裝片 LQFP32	5	6	7	11	16	4
HY11P24	裸片 ¹	9	10	11	15	24, 25	7, 8
	封裝片 LQFP48	32	33	34	38	47	31
	封裝片 LQFP44	7	8	9	13	22	6
HY11P32	裸片 ¹	1	2	3	7	27, 28	39, 38
	封裝片 LQFP48	2	3	4	8	30	47
	封裝片 LQFP44	1	2	3	7	29	44
HY11P33	裸片 ¹	8	9	10	14	42	6, 7
	封裝片 LQFP64	26	27	28	32	11	25

HY11P35	裸片 ¹	22	23	24	28	1, 2	20, 21
	封裝片 LQFP100	1	2	3	7	76	100
HY11P36	裸片 ¹	8	9	10	14	42	6,7
	封裝片 LQFP64	26	27	28	32	11	25
HY11P41	裸片 ¹	1	2	3	4	6,7	17,18
	封裝片 SSOP16	4	5	6	7	9	3
	封裝片 SOP16	13	14	1	16	2	12
	封裝片 QFN16	15	16	3	2	4	13
HY11P42	裸片 ¹	4	5	6	10	13,14	2,3
	封裝片 SSOP28	2	3	4	8	11	1
	封裝片 TSSOP28	15	16	17	21	24	14
	封裝片 QFN24	9	10	11	15	19	18
HY11P52/ HY11P52B	裸片 ¹	1	2	3	7	27	37,38
	封裝片 LQFP48	2	3	4	8	30	47

¹ 晶片裸片資訊請參照各打線圖資料(Bonding Information File)

² DVDD 與 AVDD 打線於同一引腳 (封裝片 VDD 引腳)

³ DVSS 與 AVSS 打線於同一引腳 (封裝片 VSS 引腳)

2 修訂記錄

以下描述本文件差異較大的地方，而標點符號與字形的改變不在此描述範圍。

版本	頁次	變更摘要
V01	ALL	初版發行
V02	3	更改燒錄引腳資訊 HY11P14 與 HY11P23
V03	3	新增 HY11P22、HY11P24 與 HY11P32 燒錄引腳說明
V04	3	新增 HY11P35 燒錄引腳說明
V05	3~4	刪除 HY11P22 新增 HY11P33, HY11P36, HY11P41, HY11P42, HY11P52/HY11P52B 燒錄引腳 增加其他產品不同封裝型式燒錄引腳